VÄYLÄ

6.2.2019

Tierakenteen suunnitteluohjeen koulutus

Aika: Tiistai 12.2.2019

Paikka: Ent. Lääninhallituksen talon Auditorio, Ratapihantie 9, Helsinki

Väylävirasto järjestää koulutuksen vuonna 2018 julkaistusta Tierakenteen suunnitteluohjeesta.

Koulutus on maksuton.

Koulutukseen voi osallistua videoneuvotteluyhteydellä :
Videoneuvottelun virtuaalihuone: Senaatti vh PVK Ratapiha Auditorio
Osallistujan soitto-osoite: 0206378505@video.sonera.fi Osallistujan PIN 427617#

Ilmoittautumiset viimeistään 8.2.2019 mennessä > sami.petaja@vayla.fi Ilmoitatko osallistutko paikanpäällä vai videoyhteydellä.

Ohjelma

8.30 - 9.00 Kahvit

Routamitoitus, kuormituskestävyysmitoitus

9.00 - 9.20	Keskeisimmät muutokset ohjeeseen Tierakenteen suunnittelussa käytettävät ohjeet Kari Lehtonen, Väylä
9.20 - 10.00	Pohjamaan ja pengermateriaalien ominaisuuksien arviointi Routamitoitus ja siirtymäkiilat Aarno Valkeisenmäki, Destia
10.00 - 10.30	Kuormituskestävyysmitoitus Sami Petäjä, Väylä
10.30 - 10.45	Tauko
10.45 - 11.00	Päällysrakennetta koskevat muut vaatimukset Kari Lehtonen, Väylä

Liikennevirasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki
Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700
etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi
kirjaamo@liikennevirasto.fi
www.liikennevirasto.fi

6.2.2019

Päällysteiden suunnittelu

11.00 - 11.50	Yleistä päällysteiden suunnittelusta Massatyypin valinta ja toimenpidetyypit Vaatimusten asettaminen kestävyysominaisuuksille Vaatimusten asettaminen asfalttimassalle Katri Eskola, Väylä
11.50 - 12.00	Tierakenteen urasyvyyden laskenta Sami Petäjä, Väylä
12.00 - 12.50	**Lounas (omakustanteinen)**
12.50 - 13.30	Päällysteiden vaiheittain rakentaminen Vesitiivis päällyste Kari Lehtonen, Väylä

Tierakenteen parantamisen suunnittelu

13.30 - 13.45	RP / Tien poikkileikkauksen suunnitteluohje Kari Lehtonen, Väylä
13.45 - 14.00	**Kahvi**
14.00 - 14.30	RP/ Tierakenteen suunnitteluohje / Vanhan rakenteen hyödyntäminen parantamis- ja leventämishankkeilla Kari Lehtonen, Väylä
14.30 - 15.10	RP/ Tierakenteen parantamisen suunnitteluohjeluonnos Taina Rantanen, Destia